




製 品 仕 様 書

品名：STR-A6151M

LF No.2901

鉛フリー品
Pb Free

RoHS 指令対応
Meet for RoHS

承認	審査	作成
 Hideki Nakamichi	 Daiji Uehara	 Tetsuya Tabata
サンケン電気株式会社 技術本部 PCD 事業部		
発行年月日	2006/11/29	
仕様書番号	SSE-23931	

1 適用範囲

Scope

この規格は、スイッチングレギュレータ用ハイブリッド IC STR-A6151M について適用する。
The present specifications shall apply to a hybrid IC type STR-A6151M for switching regulators.

2 概要

Outline

種 別 Type	ハイブリッド IC Hybrid IC
構 造 Structure	樹脂封止型 (トランスファーモールド) Plastic mold package (Transfer mold)
主 用 途 Applications	スイッチングレギュレータ Switching regulators

3 絶対最大定格 (Ta=25°C)

Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

項 目 Parameter	端 子 Terminal	記 号 Symbol	規 格 値 Ratings	単 位 Unit	備 考 Note
ド レ イ ン 電 流 Drain Current	8-3	IDpeak※1	2.5	A	シングルパルス Single Pulse
最大スイッチング電流 Maximum switching current	8-3	IDMAX	2.5	A	V1-3=0.96V Ta=-20~+125°C
アバランシェエネルギー耐量 Single pulse avalanche energy	8-3	EAS※2	72	mJ	シングルパルス Single Pulse VDD=99V, L=20mH IL=2.5A
O.C.P 端子電圧 O.C.P terminal voltage	1-3	VO.C.P	-0.5~6	V	
制御部電源電圧 Input voltage for control part	2-3	Vcc	35	V	
F.B /O.L.P 端子電圧 F.B/O.L.P terminal voltage	4-3	VF.B/O.L.P	-0.5~10	V	
起動端子電圧 Startup terminal voltage	5-3	Vstartup	-0.3~600	V	
MOSFET 部許容損失 Power dissipation for MOSFET	8-3	PD1※3	1.35	W	※5
制御部許容損失 (MIC) Power dissipation for control part (MIC)	2-3	PD2※4	0.15	W	Vcc×Icc にて規定 Specified by Vcc×Icc
動作時内部フレーム温度 Internal frame temperature in operation	—	TF	-20 ~ +125	°C	推奨動作温度参照 Refer to recommended operating temperature
動作周囲温度 Operating ambient temperature	—	Top	-20 ~ +125	°C	
保存温度 Storage temperature	—	Tstg	-40 ~ +125	°C	
チャンネル温度 Channel temperature	—	Tch	+150	°C	

※1 MOS FET A.S.O 曲線参照
Refer to MOS FET A.S.O curve
※3 MOS FET Ta-PD1 曲線参照
Refer to MOS FET Ta-PD1 curve

※2 MOS FET Tch-EAS 曲線参照
Refer to MOS Tch-EAS curve
※4 MIC TF-PD2 曲線参照
Refer to MIC TF-PD2 curve

※5 基板実装時 (基板サイズ 15mm×15mm)

When embedding this hybrid IC onto the printed circuit board (board size 15mm×15mm)

4 電気的特性

Electrical characteristics

4-1 制御部電気的特性 (特記なき場合の条件 $V_{cc}=20V, T_a=25^{\circ}C$)

Electrical characteristics for control part ($T_a=25^{\circ}C, V_{cc}=20V$, unless otherwise specified)

項目 Parameter	端子 Terminal	記号 Symbol	規格値 Ratings			単位 Unit	測定条件 Measurement condition
			MIN	TYP	MAX		
動作開始電源電圧 Operation start voltage	2-3	V_{cc} (ON)	16	17.5	19.2	V	P.6~7 参照 Refer to page 6~7
動作停止電源電圧 Operation stop voltage	2-3	V_{cc} (OFF)	9	10	11	V	
動作時回路電流 Circuit current in operation	2-3	I_{cc} (ON)	—	—	4	mA	
非動作時回路電流 Circuit current in non-operation	2-3	I_{cc} (OFF)	—	—	50	μA	
最大OFF時間 Maximum OFF time	8-3	T_{OFF} (MAX)	10.5	11.5	12.5	μsec	
O.C.Pしきい電圧 O.C.P threshold voltage	1-3	V_{OCP}	0.96	1.13	1.28	V	
リーディングエッジブランキング時間 Leading edge blanking time	8-3	T_{bw}	200	320	480	nsec	
バーストしきい電圧 Burst threshold voltage	4-3	V_{burst}	0.66	0.75	0.84	V	
O.L.Pしきい電圧 O.L.P threshold voltage	4-3	V_{OLP}	6.5	7.2	7.9	V	
O.L.P流出電流 Out-flow Current at O.L.P operation	4-3	$I_{O.L.P}$	18.2	26	34.1	μA	
最大F.B流出電流 Maximum F.B current	4-3	$I_{F.B}$ (MAX)	220	300	390	μA	
起動電流 Startup current	5-3	$I_{startup}$	340	790	1230	μA	
起動回路漏れ電流 Startup circuit leakage current	5-3	I_{start} (leak)	—	—	30	μA	
O.V.P動作電源電圧 O.V.P operation voltage	2-3	V_{cc} (OVP)	28.7	31.2	34.1	V	
ラッチ回路保持電流※6 Latch circuit sustaining current	2-3	I_{cc} (H)	—	—	200	μA	
ラッチ回路解除電圧※6 Latch circuit release voltage	2-3	V_{cc} (La.OFF)	6.6	7.3	8.0	V	
熱保護動作温度 Thermal shutdown operating temperature	—	T_j (TSD)	135	—	—	$^{\circ}C$	

※6 ラッチ回路とは、O.V.P, T.S.D により動作する回路を示す。

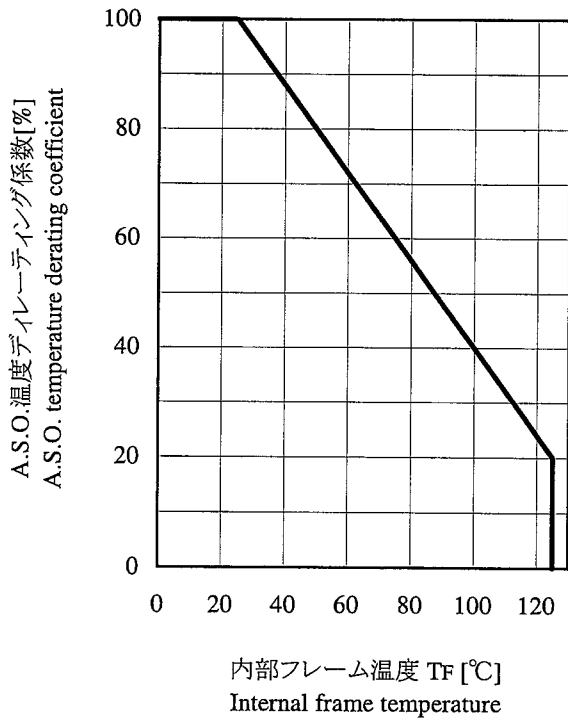
The latch circuit means a circuit operated O.V.P and T.S.D.

4-2 MOSFET 部電气的特性 (Ta=25°C)
Electrical characteristics for MOSFET(Ta=25°C)

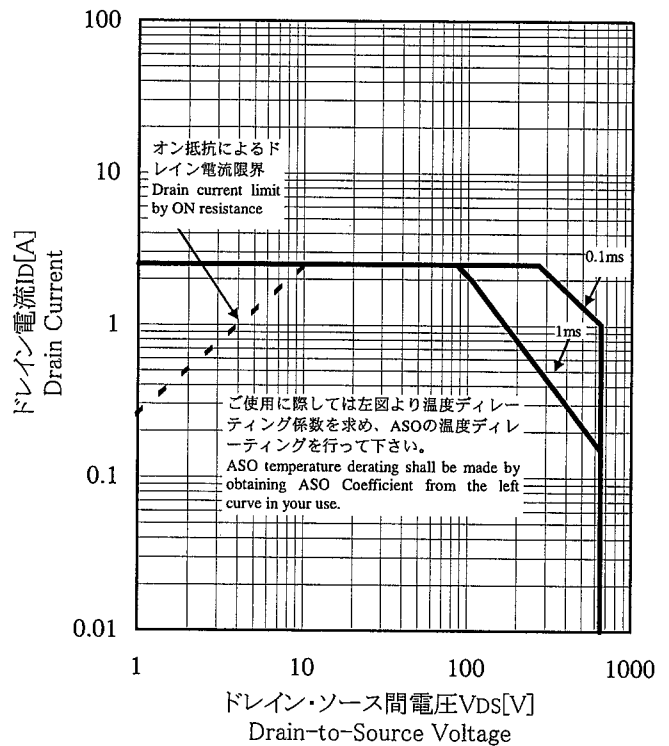
項目 Parameter	端子 Terminal	記号 Symbol	規格値 Ratings			単位 Unit	測定条件 Measurement condition
			MIN	TYP	MAX		
ドレイン・ソース間電圧 Drain-to-Source breakdown voltage	8-1	VDSS	650	—	—	V	P.6~7 参照 Refer to page 6~7
ドレイン漏れ電流 Drain leakage current	8-1	IDSS	—	—	300	μA	
O N 抵抗 On-resistance	8-1	RDS(ON)	—	—	3.95	Ω	
スイッチング・タイム Switching time	8-3	tf	—	—	250	nsec	
熱抵抗 ※7 Thermal resistance	—	θ ch-F	—	—	52	°C/W	チャンネル内部フレーム間 Between channel and internal frame

※ 7 内部フレーム温度 Tf は 3 番端子根元の温度にて規定。
Internal frame temperature(Tf) is measured at the root of the terminal # 3.

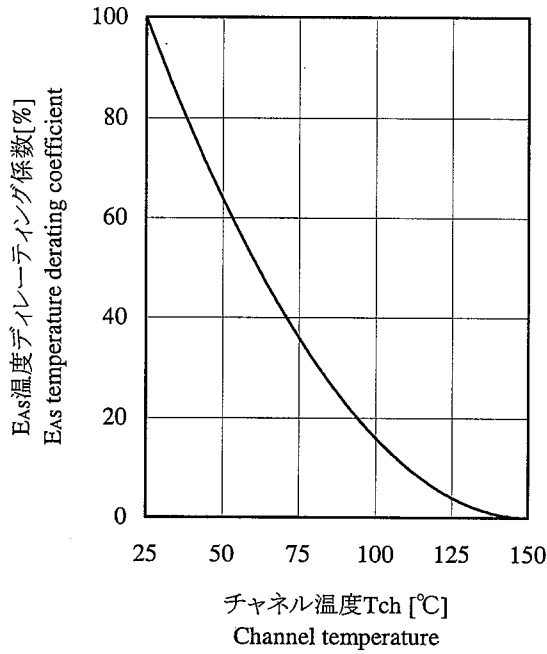
STR-A6151M
A.S.O.温度デイレティング係数曲線
A.S.O. temperature derating coefficient curve



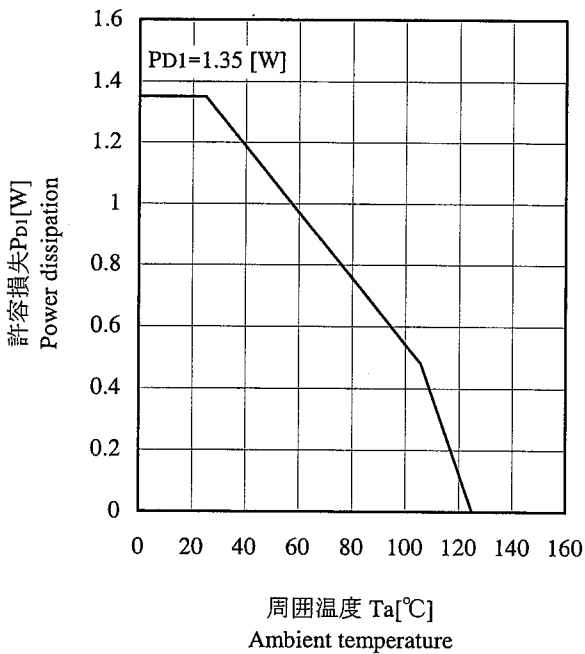
STR-A6151M
MOSFET A.S.O.曲線
Curve



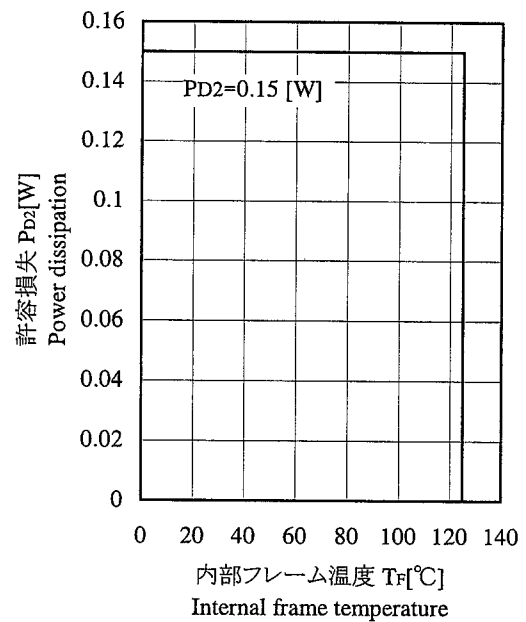
STR-A6151M
 アバランシェ・エネルギー耐量
 デイレーティング曲線
 Avalanche energy derating curve



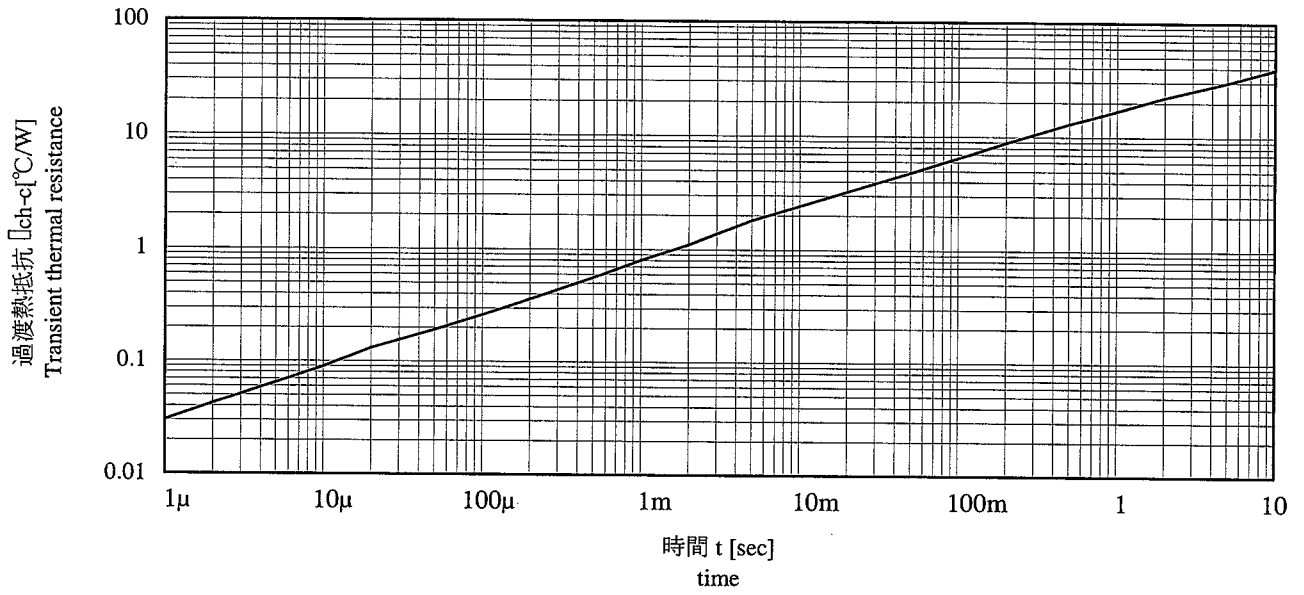
STR-A6151M
 MOSFET Ta-PD₁曲線
 Curve



STR-A6151M
 MIC T_F-PD₂曲線
 Curve



STR-A6151M
過渡熱抵抗曲線
Transient thermal resistance curve



4-3 測定条件
 Measurement Conditions

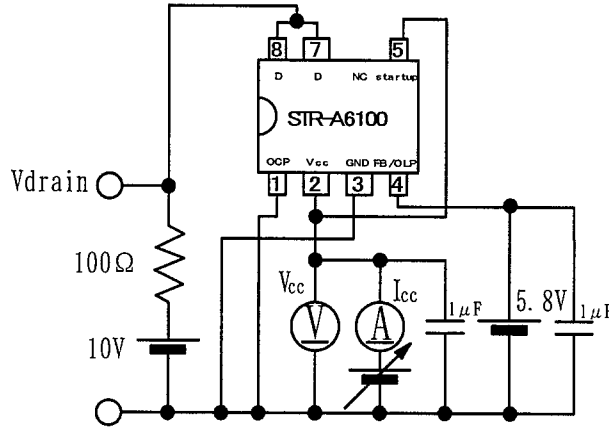
項目 Parameter	測定回路 Measurement circuit	VCC[V]	測定条件 Measurement condition
動作開始電源電圧 Operation start voltage	測定回路 1 Measurement circuit 1	0→17.5	8-3 端子間波形が High から Low に切り替わる時の電源電圧 Power supply voltage where waveform between terminals 8 and 3 is switched from high to low
動作停止電源電圧 Operation stop voltage		20→10	8-3 端子間波形が Low から High に切り替わる時の電源電圧 Input voltage where waveform between terminals 8 and 3 is switched from low to high
非動作時回路電流 Circuit current in non-operation		14	動作開始前、電源端子流入電流 In-flow current into power supply terminal prior to operation
最大 OFF 時間 Maximum OFF time	測定回路 2 Measurement circuit 2	20	8-3 端子間波形 High 期間 While waveform between terminals 8 and 3 is high
動作時回路電流 Circuit current in operation			発振動作時、電源端子流入電流 In-flow current into power supply terminal at oscillation start
起動電流 Startup current	測定回路 3 Measurement circuit 3	15	Vstartup=600V 時に起動端子に流れ込む電流 In-flow current into Startup terminal at Vstartup=600V
起動回路漏れ電流 Startup circuit leakage current		20	Vstartup=600V 時に起動端子に流れ込む電流 In-flow current into Startup terminal at Vstartup=600V
バーストしきい電圧 Burst threshold voltage	測定回路 4 Measurement circuit 4	20	O.L.P/F.B 端子電圧を 5.8V から下降させ、8-3 端子間波形が Low から High に切り替わる時の O.L.P/F.B 端子電圧 O.L.P/F.B terminal voltage where waveform between terminals 8 and 3 is switched from low to high after decreasing the voltage from 5.8V
O.V.P 動作電源電圧 O.V.P operation voltage	測定回路 1 Measurement circuit 1	0→31	8-3 端子間波形が Low から High に切り替わる時の電源電圧 Input voltage where waveform between terminals 8 and 3 is switched from low to high
ラッチ回路保持電流 Latch circuit sustaining current		31→ (VCC(OFF)-0.5V)	OVP 動作後 VCC=VCC(OFF)-0.5V 時電源端子に流入する電流 In-flow current into power terminal at VCC=VCC(OFF)-0.5V after OVP operation
ラッチ回路解除電圧 Latch circuit release voltage		31→7.2	OVP 動作後 $I_{IN} \leq 20\mu A$ となる電源電圧 Power supply voltage with $I_{IN} \leq 20\mu A$ after OVP operation

項 目 Parameter	測定回路 Measurement circuit	VCC[V]	測 定 条 件 Measurement condition
O.C.P しきい電圧 O.C.P threshold voltage	測定回路 5 Measurement circuit 5	20	O.C.P 端子電圧を 0V から上げていき,8-3 端子間波形が Low から High に切り替わる時の O.C.P 端子電圧 O.C.P terminal voltage where waveform between terminals 8 and 3 is switched from low to high after raising the voltage from 0V
リーディングエッジブランキングタイム Leading edge blanking time	測定回路 6 Measurement circuit 6	20	8-3 端子間波形 Low 期間 While waveform between terminals 8 and 3 is Low
O.L.P しきい電圧 O.L.P threshold voltage	測定回路 7 Measurement circuit 7	20	O.L.P/F.B 端子電圧を 5.8V から上げていき,8-3 端子間波形が Low から High に切り替わる時の O.L.P/F.B 端子電圧 O.L.P/F.B terminal voltage where waveform between terminals 8 and 3 is switched from low to high after raising the voltage from 5.8V
O.L.P 流出電流 Out-flow Current from O.L.P operation			V.F.B/O.L.P=6.4V 時に F.B/O.L.P 端子から流出する電流 Out-flow current from F.B/O.L.P terminal at V.F.B/O.L.P=6.8V
最大 F.B 流出電流 Maximum Out-flow F.B current			V.F.B/O.L.P=0V 時に F.B/O.L.P 端子から流出する電流 Out-flow current from F.B/O.L.P terminal at V.F.B/O.L.P=0V
ドレイン・ソース間電圧 Drain-to-Source breakdown voltage	測定回路 8 Measurement circuit 8	—	ID=300 μ A , V1-3=0V(short)
ドレイン漏れ電流 Drain leakage current		—	VDS=650V , V1-3=0V(short)
ON 抵抗 On-resistance		—	ID=0.4A
スイッチング・タイム Switching time	測定回路 2 Measurement circuit 2	20	測定回路 2 参照 Refer to measurement circuit 2
アバランシェエネルギー耐量 Single pulse avalanche energy	測定回路 9 Measurement circuit 9	20	測定回路 9 参照 Refer to measurement circuit 9

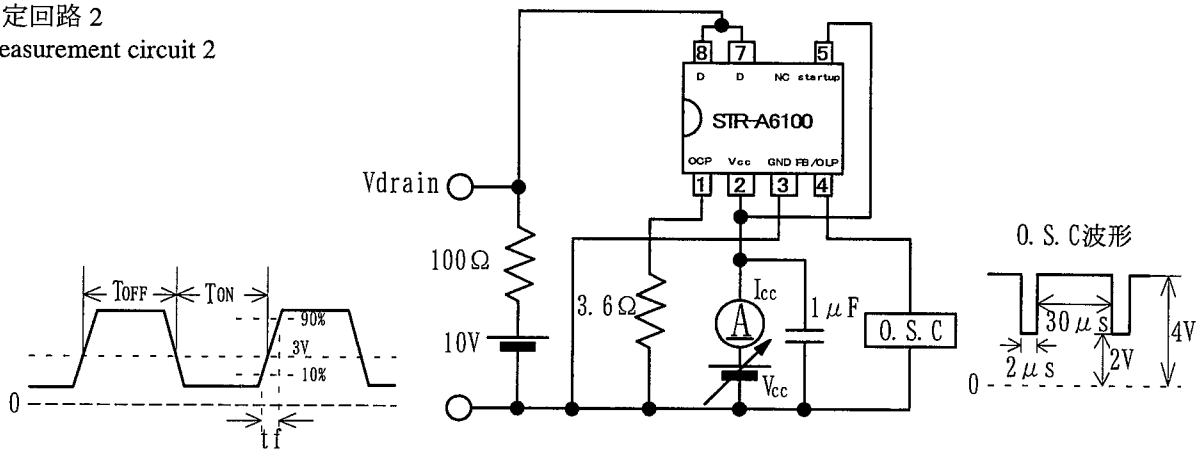
発振動作は 8-3 端子間矩形波にて規定

Oscillating operation to be specified by rectangular wave between terminals 8 and 2.

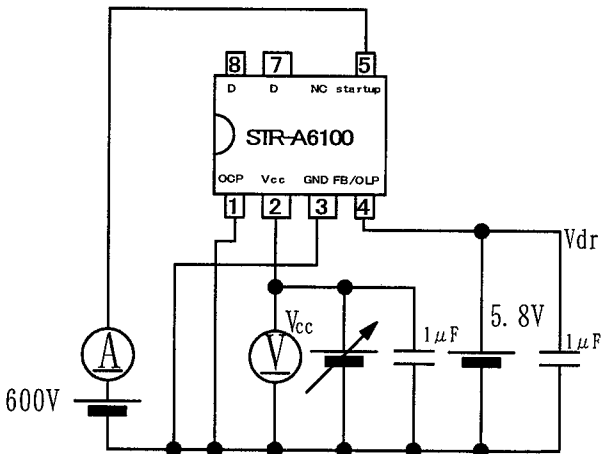
測定回路 1
Measurement circuit 1



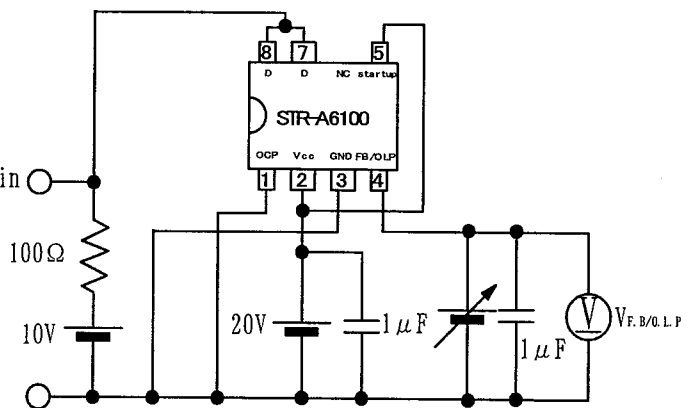
測定回路 2
Measurement circuit 2



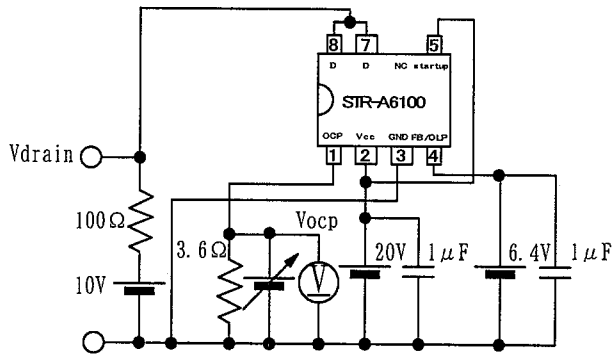
測定回路 3
Measurement circuit 3



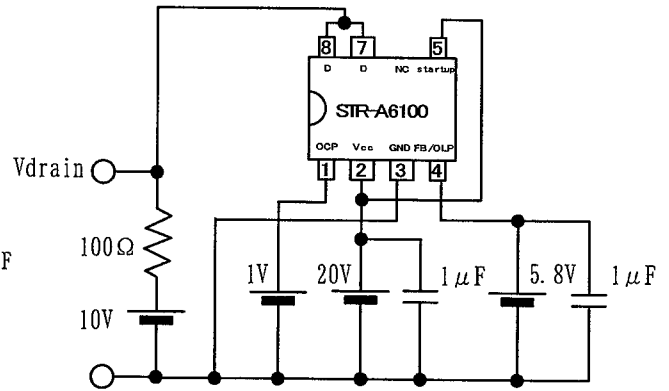
測定回路 4
Measurement circuit 4



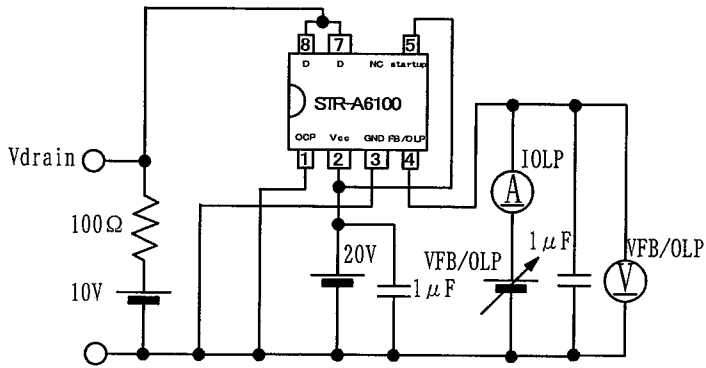
測定回路 5
Measurement circuit 5



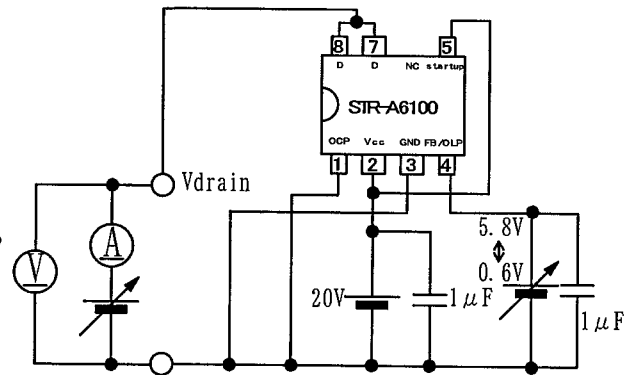
測定回路 6
Measurement circuit 6



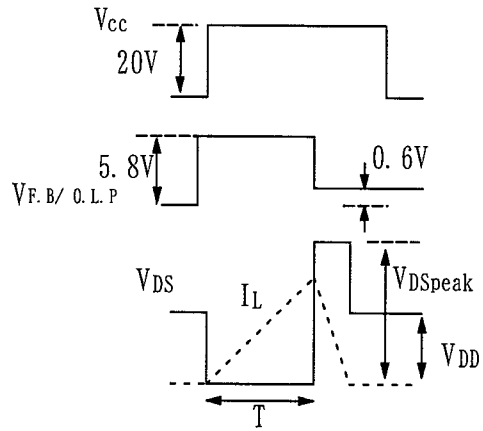
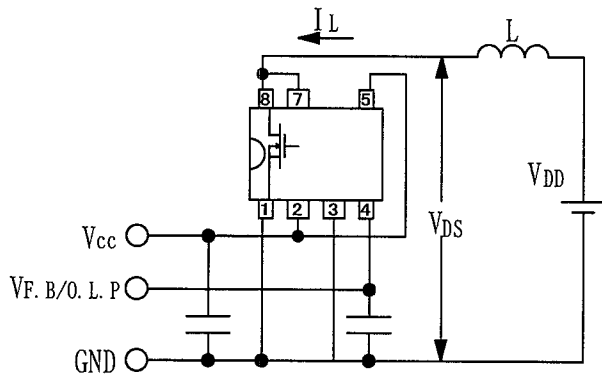
測定回路 7
Measurement circuit 7



測定回路 8
Measurement circuit 8



測定回路 9 アバランシェ・エネルギー耐量測定方法
 Measurement circuit 9 Method of measuring avalanche energy

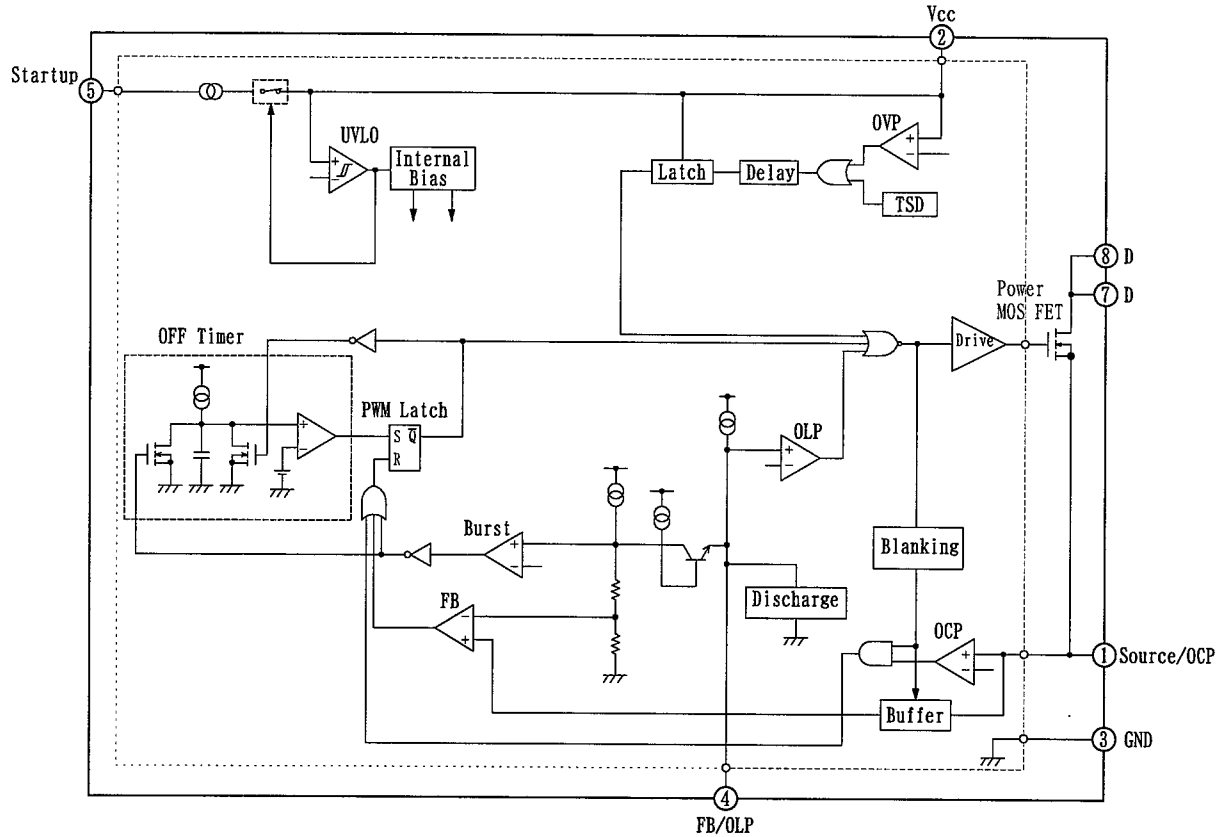


アバランシェエネルギー耐量 EAS 計算式
 Equation for calculation of avalanche energy EAS

$$E_{AS} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot (I_{LPeak})^2 \cdot \frac{V_{DSPeak}}{V_{DSPeak} - V_{DD}}$$

T : I_{Lpeak}= 2.5A となる様調整
 To be adjusted for I_L peak= 2.5A

5 ブロックダイアグラム (ピン配置)
Block diagram (Connection diagram)



各端子機能
Function of Terminal

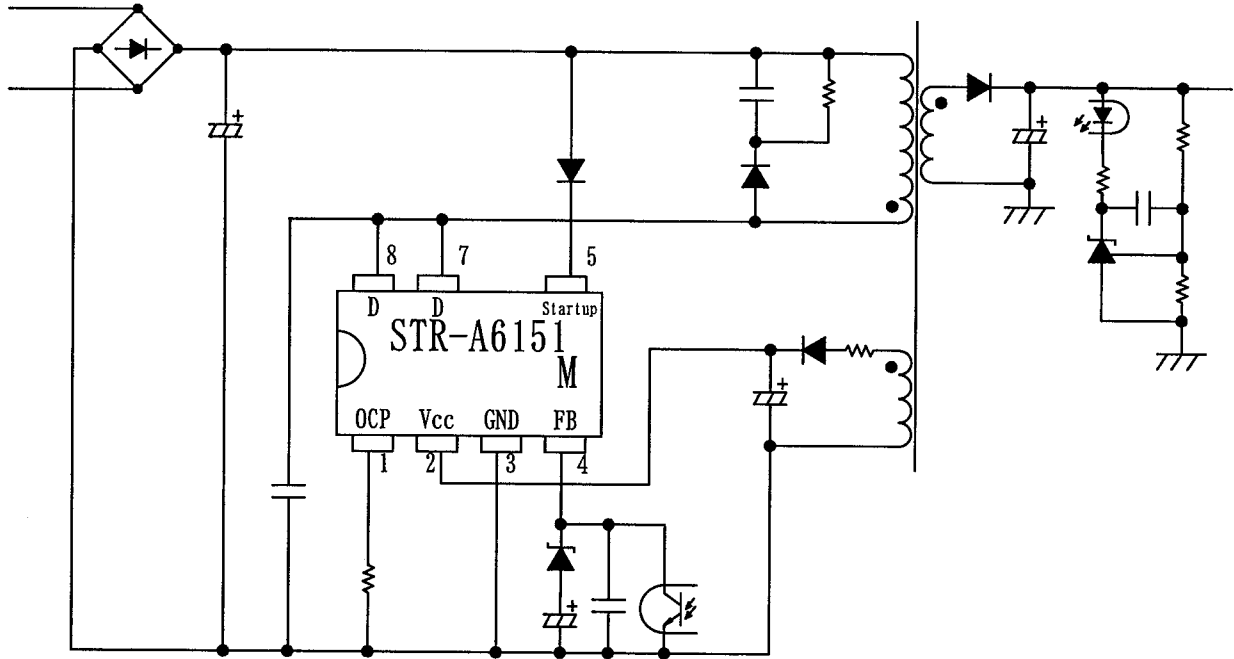
端子番号 Terminal No.	記号 Symbols	名称 Description	機能 Functions
1	Source/O.C.P	Source/O.C.P 端子 Source/O.C.P terminal	MOSFET Source/過電流保護 MOSFET Source/Over current protect
2	V _{cc}	電源端子 Power supply terminal	制御回路電源入力 Input of power supply for control circuit
3	GND	グランド端子 Ground terminal	グランド Ground
4	FB /O.L.P	FB / O.L.P 端子 Feedback /O.L.P terminal	定電圧制御信号/過負荷保護信号入力 Input of constant voltage control signal/over load protection signal
5	Startup	Startup 端子 Startup terminal	起動電流入力 Input of Startup current
7	D	ドレイン端子 Drain terminal	MOSFET ドレイン MOSFET drain
8			

その他機能
Other Functions

記号 Symbols	機能 Functions
O.V.P	過電圧保護回路 Over voltage protection circuit
T.S.D	過熱保護回路 Thermal shutdown circuit

6 応用回路例
Example application circuit

注 1) 放熱効果をあげる為、ドレイン端子 7,8pin のパターンは出来るだけ広くして下さい。
 Note1: For more efficient heat radiation, secure as broad a pattern of the drain terminal (# 7,8) as possible.



7 外形

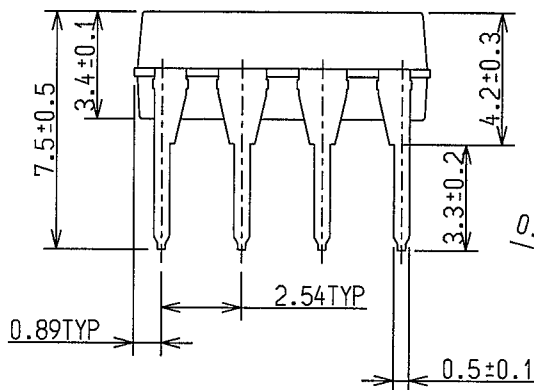
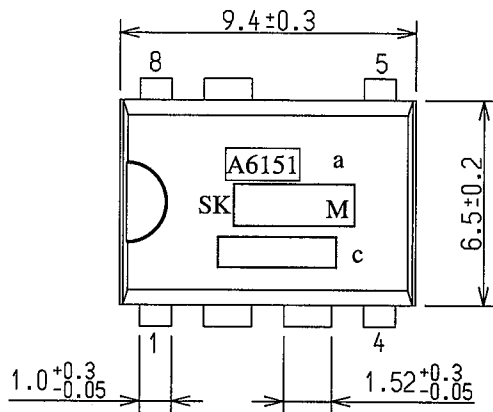
Package information

7-1外形、寸法および材質(リードフォーミング No.2901)

Package type, physical dimensions and material(Lead Forming No.2901)

パッケージ

Package type



a.品名標示

Type Number

b.ロット番号

Lot Number

第1文字 西暦年号下一桁

1st letter The last digit of year

第2文字 月

2nd letter Month

1~9月 : アラビア数字

10月 : O

11月 : N

12月 : D

(1 to 9 for Jan. to Sept.,
O for Oct. N for Nov. D for Dec.)

第3文字 製造週

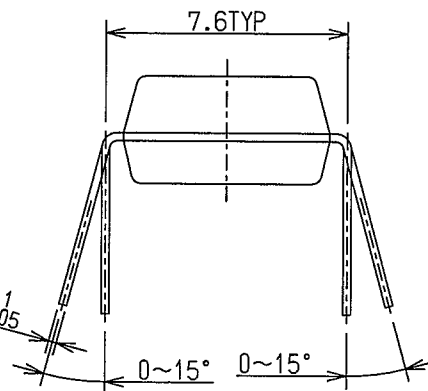
3rd letter Week

1~3 アラビア数字

Arabic numerals

c.弊社管理番号

Sanken Registration Number



端子材質 : Cu

Material of terminal: Cu

端子の処理 : 半田メッキ

Treatment of terminal: solder plating

製品重量 : 約 0.51g

Weight: Approx. 0.51g

7-2外観

Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。

The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.

7-3表示

Marking

表示は本体に、品名及びロット番号を、明瞭かつ容易に消えぬようレーザーで捺印すること。

The type number and lot number shall be marked on the body by laser which shall not be unreadable easily.

8 梱包仕様

Packing specifications

type

最小荷姿

Minimum type of packing

スティック

Stick

収納数

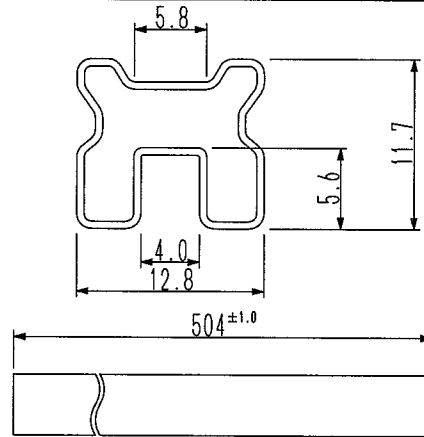
50個/1スティック

Capacity :

50pcs per stick

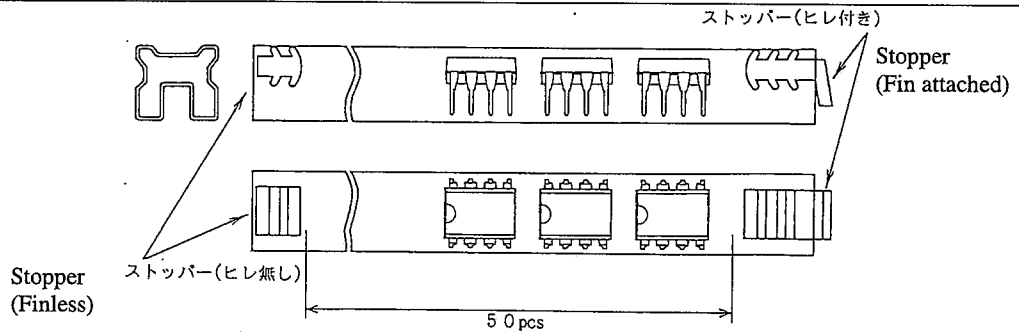
公差 : ±0.2

Tolerance: ±0.2



収納方向

Direction of parts insertion



単位毎荷姿 1

Stick packing 1

内箱

Inner box

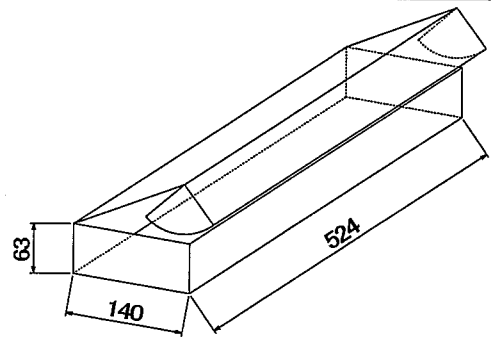
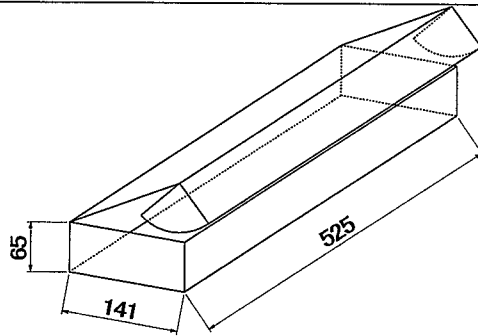
収納数 :

50 スティック

収納

Capacity :

50 sticks per box



単位毎荷姿 2

Stick packing 2

外箱

Outer box

収納数 :

内箱を 4 箱収納

(最大収納製品

数 10,000 個)

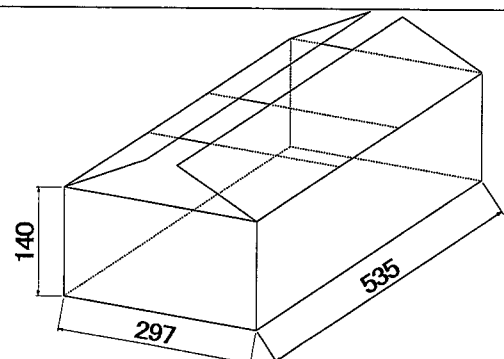
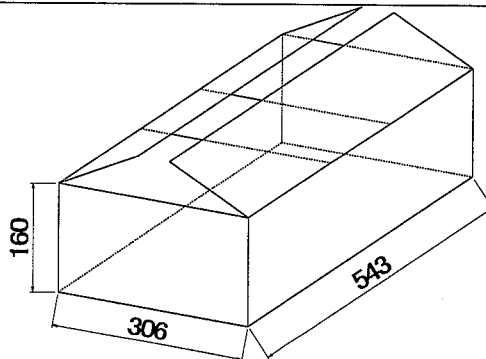
Capacity:

4 box per box

(Maximum quantity

of products: 10,000

pcs)



単位 : mm

Unit: mm

9 使用上の注意

Cautions and warnings


使用上の注意 CAUTION/ WARNING

保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因となりますので、注意事項に留意されますようお願いいたします。

Since reliability can be affected adversely by improper storage environment and handling methods during Characteristic tests, please observe the following cautions.

9-1 保管上の注意事項

Cautions for Storage

- 保管環境は、常温(5~35℃)、常湿(40~75%)中が望ましく、高温多湿や温湿度変化の大きな場所を避けてください。
Ensure that storage conditions comply with the standard temperature (5 to 35℃) and the standard relative humidity (around 40 to 75%) and avoid storage locations that experience extreme changes in temperature or humidity.
- 腐食性ガス等の有毒ガスが発生しない塵埃の少ない場所で直射日光を避けてください。
Avoid locations where dust or harmful gases are present and avoid direct sunlight.
- 長期保管したものは、使用前に半田付け性やリードの錆等について再点検してください。
Reinspect for rust in leads and solderability that have been stored for a long time.

9-2 特性検査、取り扱い上の注意事項

Cautions for characteristic Tests and Handling

- 受入検査等で特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端子間ショートや誤接続等に十分ご注意ください。また定格以上の測定は避けてください。
When characteristic tests are carried out during inspection testing and other standard tests periods, protect the devices from surge of power from the testing device, shorts between the devices and the heatsink.

9-3 放熱用シリコングリースをご使用の際の注意

Remarks in using silicone grease for a heatsink

- 本製品を放熱板に取付けシリコングリースをご使用する際は、均一に薄く塗布して下さい。必要以上に塗布することは、無理な応力を加えることとなります。
When silicone grease is used in mounting this product on a heatsink, it shall be applied evenly and thinly. If more silicone grease than required is applied, it may produce forced stress.
- 揮発性の放熱用シリコングリースは長時間経過しますとヒビ割れが生じ、放熱効果を悪化させます。稠度の小さい(固い)放熱用シリコングリースは、ビス止め時にモールド樹脂クラックの原因となります。
Volatile type silicone grease may produce cracks after elapse of long term, resulting in reducing heat radiation effect. Silicone grease with low consistency (hard grease) may cause cracks in the mold resin when screwing the product to a heatsink.

弊社では、寿命に影響を与えない下記の放熱用シリコングリースを推奨しております。
Our recommended silicone grease for heat radiation purpose, which will not cause any adverse effect on the product life is indicated below:

品名 Type	メーカー名	Suppliers
G746	信越化学工業(株)	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
YG6260	GE 東芝シリコン(株)	GE Toshiba Silicones Co., Ltd.
SC102	東レ・ダウコーニング(株)	Dow Corning Toray Co., Ltd.

9-4 推奨動作温度

Recommended operating temperature

動作時内部フレーム温度 TF=115 [°C] MAX

Inner frame temperature in operation TF=115 [°C] MAX

9-5 半田付け方法

Soldering

- 半田付けの際は、下記条件以内でできるだけ短時間に作業をするよう、ご配慮ください。
When soldering the products, please be sure to minimize the working time, within the following conditions.

- ・ 260±5°C 10sec.
- ・ 350±5°C 3sec. (半田ごて)

Soldering iron

半田付けは製品本体より 1.5mm のところまでとする。
at a distance of 1.5mm from the main body of the Products

9-6 静電気破壊防止のための取扱注意

Considerations to protect the Products from Electrostatic Discharge

- デバイスを取り扱う場合は、人体アースを取ってください。人体アースはリストストラップ等を用い、感電防止のため、1MΩ の抵抗を人体に近い所へ入れてください。
When handling the devices, operator must be grounded. Grounded wrist straps be worn and should have at least 1MΩ of resistance near operators to ground to prevent shock hazard.
- デバイスを取り扱う作業台は導電性のテーブルマットやフロアマット等を敷きアースを取ってください。
Workbenches where the devices are handled should be grounded and be provided with conductive table and floor mats.
- カーブトレーサーなどの測定器を使う場合、測定器もアースを取ってください。
When using measuring equipment such as a curve tracer, the equipment should also be grounded.
- 半田付けをする場合、半田ごてやディップ槽のリーク電圧がデバイスに印加されるのを防ぐため、半田ごての先やディップ槽をアースしてください。
When soldering the devices, the head of a soldering iron or a solder bath must be grounded in other to prevent leak voltage generated by them from being applied to the devices.
- デバイスを入れる容器は、弊社出荷時の容器を用いるか、導電性容器やアルミ箔等で、静電対策をしてください。
The devices should always be stored and transported in our shipping containers or conductive containers, or be wrapped up in aluminum foil.

9-7その他

Others

- 本書に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について当社は一切責任を負いません。
Application and operation examples described in this document are quoted for the sole purpose of reference for the use of the products herein and Sanken can assume no responsibility for any infringement of industrial property rights, intellectual property rights or any other rights of Sanken or any third party which may result from its use.
- 本書に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使用者の責任に於いて、検討・判断を行って下さい。
When using the products herein, the applicability and suitability of such products for intended purpose object shall be reviewed at the user's responsibility.
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害を発生させないように、使用者の責任に於いて、装置やシステム上で十分な安全設計及び確認を行って下さい。
Although Sanken undertakes to enhance the quality and reliability of its products, the occurrence of failure and defect of semiconductor products at a certain rate is inevitable.
Users of Sanken products are requested to take, at their own risk preventative measures including safety design of the equipment or systems against any possible injury, death, fires or damages to the society due to device failure or malfunction.
- 本書に記載されている製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）に使用されることを意図しております。
高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防火装置、各種安全装置など）への使用をご検討及び、一般電子機器であっても長寿命を要求される場合につきましては、必ず当社販売窓口へのご相談及び納入仕様書への記載をお願いします。
極めて高い信頼性が要求される装置（航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器など）には当社の文書による合意がない限り使用しないで下さい。
Sanken products listed in this document are designed and intended for the use as components in general purpose electronic equipment or apparatus (home appliances, office equipment, telecommunication equipment, measuring equipment, etc.).
Whenever Sanken products are intended to be used in the applications where high reliability is required (transportation equipment and its control systems, traffic signal control systems or equipment, fire/crime alarm systems, various safety devices, etc.), and whenever long life expectancy is required even in general purpose electronic equipment or apparatus, please contact your nearest Sanken sales representative to discuss and obtain written consent of your specifications.
The use of Sanken products without the written consent of Sanken in the applications where extremely high reliability is required (aerospace equipment, nuclear power control systems, life support systems, etc.) is strictly prohibited.
- 本書に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。
Anti radioactive ray design is not considered for the products listed herein

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Switching Controllers](#) category:

Click to view products by [Sanken](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LV5065VB-TLM-H](#) [LV5066V-TLM-H](#) [LV5725JAZ-AH](#) [633888R](#) [MP2908AGF](#) [AZ7500EP-E1](#) [NCP1012AP133G](#) [NCP1217P133G](#)
[NCP1218AD65R2G](#) [NCP1234AD100R2G](#) [NCP1244BD065R2G](#) [NCP1336ADR2G](#) [NCP1587GDR2G](#) [NCP6153MNTWG](#)
[NCP81005MNTWG](#) [NCP81101BMNTXG](#) [NCP81205MNTXG](#) [HV9123NG-G-M934](#) [IR35207MTRPBF](#) [ISL6367HIRZ](#) [CAT874-80ULGT3](#)
[SJ6522AG](#) [SJE6600](#) [TLE63893GV50XUMA1](#) [IR35215MTRPBF](#) [SG3845DM](#) [NCP1216P133G](#) [NCP1236DD65R2G](#) [NCP1247BD100R2G](#)
[NCP1250BP65G](#) [NCP4202MNR2G](#) [NCP4204MNTXG](#) [NCP6132AMNR2G](#) [NCP81141MNTXG](#) [NCP81142MNTXG](#) [NCP81172MNTXG](#)
[NCP81203MNTXG](#) [NCP81206MNTXG](#) [NX2155HCUPTR](#) [UC3845ADM](#) [UBA2051C](#) [IR35201MTRPBF](#) [MAX8778ETJ+](#)
[MAX17500AAUB+T](#) [MAX17411GTM+T](#) [MAX16933ATIR/V+](#) [NCP1010AP130G](#) [NCP1063AD100R2G](#) [NCP1216AP133G](#)
[NCP1217AP100G](#)